

LATTIALÄMMITYS

Tuotetiedot

Wavin Sento -laajennusmoduuli, 8 piiriä



wavin

orbia 

Käyttö

Wavin Sentio -laajennusmoduulia käytetään Wavin Sentio -oh-
jausyksikön yhteydessä silloin, kun järjestelmää halutaan
laajentaa enintään 16 piirin laajuiseksi.

Tiedot	
Syöttöjännite	20–25 V DC (sisäisen väylän kautta)
Virrankulutus	20 mA, valmiustilassa enint. 2 mA
Mitat	90 x 110 x 54 mm
Paino	220 g
Kotelointi	IP 31 (SS-EN 60529)
Iskunkestävyys	IK 07 (SS-EN 50102)
Käyttöympäristö	T40 (0–40 °C), sisätila, ei-kondensoiva
Hyväksynnät	SS-EN IEC 62368-1, SS-EN 60730-1, SS-EN 55032, SS-EN 55024, SS-EN 50581
Lähdöt	
RS-485 (sisäinen väylä), +RJ45-liitäntä	24 V DC / 1,3 A
Toimilaitteet	24 V DC / 187 mA kussakin lähdössä